CI23161 数据手册

高性价比神经网络智能语音芯片



• 脑神经网络处理器(BNPU)

- BNPU V3. 5, 支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神 - 供电电压范围 3. 6V~5. 5V 经网络及并行矢量运算,可实现高性能的语 音识别和语音降噪等功能

• CPU 和存储器

- CPU 主频可达 210 MHz
- 内置 1MBytes Flash 存储器
- 内置 288KBytes SRAM
- 内置 256bit eFuse,可用于应用加密

• Audio Codec

- 高性能低功耗 audio ADC, SNR ≥ 95dB
- 低功耗 audio DAC, SNR ≥ 95dB

• PWM

- 支持 3 路 PWM 接口

• GPIO

- 3 路高速 GPIO, 翻转频率可达 20MHz
- 2路 GPIO 支持 5V 电平通讯

• 复位和电源管理

- 内置 PMU 电源管理单元
- 内置上电复位 (POR)
- 内置电压检测 (PVD)

时钟

- 内置 RC 振荡器
- 蓝牙外置晶振输入

• 通讯接口

- 1路 IIC 接口
- 1路 UART 接口,支持 5V 电平通讯,最高 支持 3Mbps 通讯速率

• 定时器和看门狗

- 内置 2 组 32 位定时器和 1 个看门狗

• 无线特性

- BLE 5.4
- +5 dBm Max TX 功率
- 98 dBm RX 灵敏度@ BLE 1 Mbps

目录

1	概述	3
	1.1 功能描述	3
	1.2 芯片规格	4
2	引脚图和功能描述	6
	2.1 引脚图	6
	2.2 管脚描述	7
	2.3 复用功能	9
3	电气特性	10
4	封装信息	12
5	订购信息	13
6	应用方案	14
	6.1 应用参考电路图	14
	6.2 射频相关说明	15
	6.2.1 传导匹配	15
	6.2.2 天线匹配	15
	6.2.3 阻抗要求	15
	6.2.4 静电防护	15
	6.2.5 可测试性	15
	6 3 甘它应田注音重而	16

1 概述

1.1 功能描述

CI23161 是启英泰伦研发的新一代高性能神经网络智能语音蓝牙芯片,集成了启英泰伦自研的脑神经网络处理器 BNPU V3.5 和 CPU 内核,系统主频可达 210MHz,内置高达 288KByte的 SRAM,集成 PMU 电源管理单元和 RC 振荡器,集成单通道高性能低功耗 Audio Codec 和多路 UART、IIC、PWM、GPIO等外围控制接口,集成高性能低功耗蓝牙 BLE。CI23161 芯片仅需少量电阻电容等外围器件,即可实现各类智能语音产品硬件方案,性价比极高。

CI23161 采用工业级设计标准,具有很好的环境可靠性,其工作温度范围-40℃~+85℃,符合 MSL3 级湿敏等级、符合 IEC 61000-4-2 的 4KV 接触放电试验标准、符合 RoHS 和 REACH 环保标准。

CI23161 采用启英泰伦新一代 BNPU 技术,该技术支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经网络及并行矢量运算,可实现高性能语音识别、语音降噪等功能,具备强劲的环境噪声抑制能力。CI23161 还支持蓝牙 BLE 5.4 的收发,可使用手机小程序远程控制设备。CI23161 方案还支持汉语、英语、日语等多种全球语言,可广泛应用于家电、照明、玩具、可穿戴设备、工业、汽车等产品领域,实现语音交互及控制和各类智能语音方案应用。

1.2 芯片规格

CI23161 功能框图如图 1-1 所示:

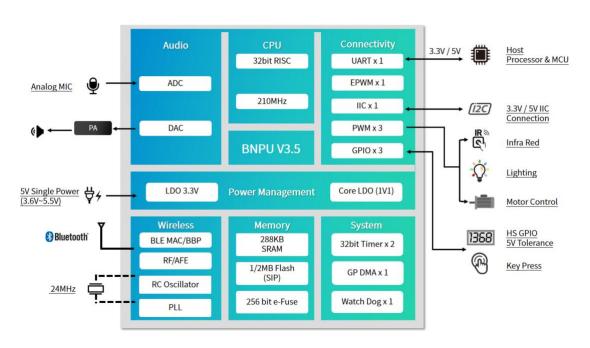


图 1-1 CI23161 功能框图

■ 脑神经网络处理器 BNPU V3.5

- 采用启英泰伦新一代硬件 BNPU 技术,支持 DNN\TDNN\RNN\CNN 等神经网络及并行矢量运算,可实现高性能语音识别、语音降噪等功能

■ CPU

- 32 位高性能 CPU, 最高支持 210MHz 运行频率

■ 存储器

- 内置 288KB SRAM
- 内置 256bit eFuse
- 内置 1MB Flash

■ 蓝牙

- BLE 5.4
- +5 dBm Max TX 功率
- -98 dBm RX 灵敏度@ BLE 1Mbps
- -100 dBm RX 灵敏度@ BLE 500kbps
- -103 dBm RX 灵敏度@ BLE 125kbps

■ 音频接口

- 内置高性能低功耗 Audio Codec 模块,支持单路 ADC 采样和单路 DAC 播放
- 支持 Automatic Level Control (ALC)功能
- 支持 8kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz 采样率

■ 电源管理单元 PMU

- 支持宽电源电压供电,供电范围 3.6V~5.5V
- 内置 2 路高性能 LDO 电路, 无需配置外置电源芯片, 应用方案仅需少量外围阻容器件

■ 时钟

- 内置 RC 振荡器
- 蓝牙外置晶振输入

■ 外设和定时器

- 1路 UART 接口,支持最高 3M 波特率通讯
- 1路 IIC接口,可外接 IIC器件扩展
- 3路 PWM 接口, 灯控和电机类的应用均可直接驱动
- 内置2组32bit timer
- 内置1组独立看门狗(IWDG)

■ GPIO

- 支持 3 路 GPIO 口,可作为主控 IC 应用
- 每路 GPIO 口可配置中断功能,可配置上下拉状态
- 2 路 GPIO 可通过外接 5V 上拉电阻直接支持 5V 电平通讯

■ 软件开发支持

- 提供完整软件开发包、应用方案示例、利用语音开发平台直接在线制作固件等支持,详情请访问: https://aiplatform.chipintelli.com

■ 固件烧录和保护

- 支持 UART 升级和固件保护

■ ESD 性能

- 采用内部 ESD 增强设计,可通过 4KV 接触放电试验

■ ROHS 和 REACH

- 采用环保材料,支持 RoHS 和 REACH 标准

■ 封装和工作温度范围

- 封装形式: SOP16, 尺寸为长 9.9mm, 宽 6.0mm, 高 1.7mm

- 工作环境温度: -40℃~+85℃

2 引脚图和功能描述

2.1 引脚图

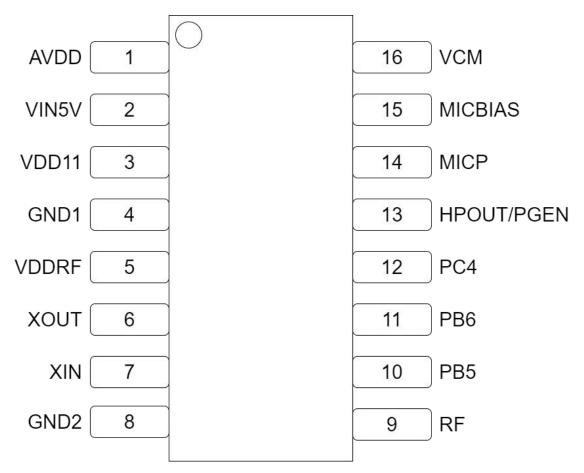


图 2-1 CI23161 管脚顺序及定义图

2.2 管脚描述

表 2-1 管脚描述

管脚号	管脚名称	类型	是否支持 5V 电平	上电默认状态	管脚功能
1	AVDD	P	_	_	● 内部 LDO-3.3V 输出● 内部模拟电路 3.3V 供电输入* Note1*
2	VIN5V	Р	-	-	● 供电电压输入,供电电压范围 3.6V~ 5.5V * Note1*
3	VDD11	Р	_	_	● LDO-1.1V 输出 ● 内核 1.1V 供电输入 * Note1*
4	GND1	P	-	_	● Ground
5	VDDRF	Р	_	_	● RF 电源输入
6	XOUT	10	_	_	● 晶振输出* Note6*
7	XIN	10	-	_	● 晶振输入* Note6*
8	GND2	Р	-		• Ground
9	RF	10	_		● RF 天线
10	PB5	10	√	IN, T+U	● GPIO PB5 (上电默认状态) ● UARTO_TX ● IIC_SDA ● PWM1 ● PWMP
11	PB6	10	√	IN, T+U	● GPIO PB6 (上电默认状态) ● UARTO_RX ● IIC_SCL ● PWM2 ● PWMN
12	PC4	10	-	IN, T+U	● 保留 (上电默认状态)● PC4● SCL● PWM0
13	HPOUT/PGEN	0	_	_	DAC outputPGEN * Note2*
14	MICP	Ι	_	_	Microphone P input
15	MICBIAS	0	-	_	Microphone bias output
16	VCM	0	_	_	VCM POWER Output
	r		l	l .	I.

Notel 管脚需外接 4.7uF 电容

Note2 上电时该管脚检测为高电平,系统将进入编程模式

Note6 Pin6 XOUT 及 Pin7 XIN 为蓝牙晶体输入输出脚,仅为蓝牙提供时钟;语音时钟由芯片内置的 RC 振荡器提供

符号定义:

- I 输入
- 0 输出
- 10 双向
- P 电源或地
- T+D 三态下拉
- T+U 三态上拉
- OUT 上电默认输出
- IN 上电默认输入

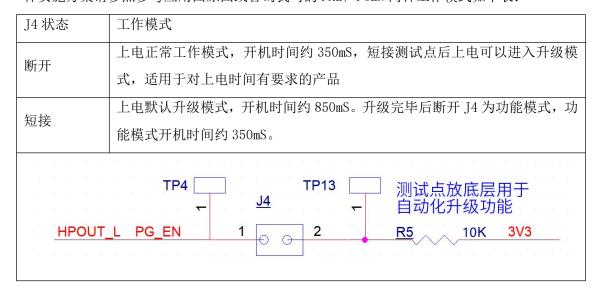
所有 I0 均可配置驱动能力和上下拉状态。

2.3 复用功能

表 2-2 IO 复用功能

Pin Name	Function1	Function2	Function3	Function4	Function5	Function6	Specific Function
PB5	PB5	UARTO_TX	IIC_SDA	PWM1	PWMP		
PB6	PB6	UARTO_RX	IIC_SCL	PWM2	PWMN		
PC4	=	PC4	SCL	PWMO			ICE

C23161 的 HPOUT/PGEN 管脚在芯片内部预置有下拉电阻,上电时系统将检测该引脚是否被外部上拉电阻拉高为 3. 3V 高电平,若是高电平且检测 UARTO 引脚有外部输入的升级信号,系统即进入升级模式。若该引脚外部未接上拉电阻,芯片上电时可跳过升级模式检测环节直接进入正常启动模式,以实现系统的快速开机。若应用方案有快速开机需求,可将 HPOUT/PGEN 管脚引出,预留一跳线,然后接一个 10K Ω 的电阻上拉到 3. 3V 电源。该设计状态下系统上电时为正常功能启动模式,开机时间可缩短为 350ms 左右。若此时需要在线升级,可通过短接跳线或短接跳线两端的测试点将 PGEN 管脚拉为 3. 3V 高电平,即可通过 UARTO 口升级。具体实施方案请参照参考应用图原图或咨询我司的 FAE,PGEN 两种工作模式如下表:



需要注意:

HPOUT/PGEN 不可直接接 3. 3V 电源,升级时建议串 10K 电阻上拉至 3. 3V,否则可能损坏芯片。

J4 仅在升级固件时短接, 升级完成后或正常工作时必须断开 J4, 否则可能损坏芯片。

3 电气特性

表 3-1 电气特性表

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VIN5V	芯片供电输入 *Notel*	3.6	5.0	5.5	V
AVDD	3.3V电源	2. 97	3.3	3.63	V
VDD11	1. 1V电源	0.99	1.1	1.21	V
V _{IH}	输入高电平 (3.0V ≤VDD33 ≤ 3.6V)	0.7×VDD33	-	VDD33+0.3	V
$V_{\rm IL}$	输入低电平 (3.0V ≤ VDD33 ≤ 3.6V)	-0.3	_	0. 3×VDD33	V
V _{OL}	输出低电平 @IoL = 12mA	_	_	0.4	V
V _{oH}	输出高电平 @I _{0H} = 20mA	2. 4	_	_	V
I5V-10	5V耐压I0口输出3.3V时驱动电流	20	_	33	mA
I3v3-10	3.3V耐压I0口输出3.3V时驱动电流	14	_	24	mA
Σ IVDD	芯片所有I0总电流之和	-	-	99	mA
Pde	芯片采用5V供电且VDD11采用外部 供给1.1V状态,正常识别时5V电源 的总功耗(TA=25°C)	80	-	140	mW
Pdi	芯片采用5V供电且系统采用内部 LD0供电,正常识别时5V输入的总功 耗(Ta=25°C)	160	_	310	mW
RC振荡 器精度 *Note2*	TA: -40°C∼+85°C	-1.5	_	+1.5	%
fxtal	蓝牙晶振输入		24		Mhz
Тор	芯片工作环境温度	-40	=	+85	$^{\circ}$
Tst	芯片储存环境温度	-55	_	+150	°C

Note1:要求纹波小于 300mVp-p。

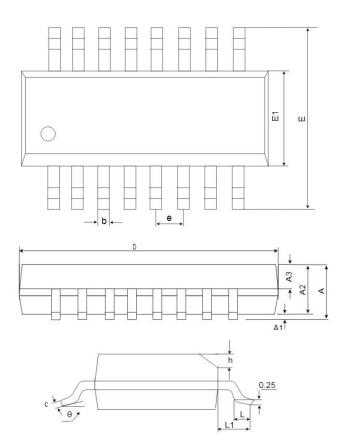
Note2:半导体技术原理及特性的原因,芯片内置的 RC 振荡器在高低温环境中,其振荡频率精度会产生一定的温漂(±1.5%),CI23161 内置波特率自适应电路,可支持在高低温环境中芯片与上位机的正常通讯。若应用方案要求芯片的时钟需要非常精确,请采用我司配置有外置晶振的芯片及相应的应用方案。

表 3-2 蓝牙特性表

No	Parameter	Symbol	Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
1	Sleep Power	I_SLEEP	VDDRF=3.3V		6		uA
2	Current in TX OdBm	I_TX	VDDRF=3.3V		2.5		mA
3	Current in RX 1Mbps BLE	I_RX	VDDRF=3.3V@-98 dBm sensitivity		2.8		mA
4	Frequency range	Freq		2400		2483.5	Mhz
5	Output power	Pout		-20		5	dBm

以上功耗数据为VDDRF等于3.3V时候测得

4 封装信息



COMMON DIMENSIONS

SYMBOL	UNIT: MILLIMETER				
STNIBGE	MIN	NOM	MAX		
A	_				
A1	0.10	_	0.225		
A2	1.30	1.40	1.50		
A3	0.6	0.65	0.70		
b	0.39		0.47		
c	c 0.20		0.24		
D	9.80	9.80 9.90			
Е	5.80	5.80 6.00			
E1	3.80 3.90		4.00		
e	1.27BSC				
h	0.25		0.50		
L	0.50 0.6		0.80		
L1	1.05REF				
θ	0 _ 8°				

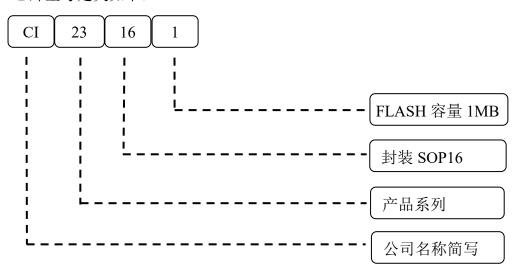
5 订购信息

CI23161 芯片封装 MRAK 如下图,第一行为公司 LOG,第二行为芯片型号,第三行为生产批次号,左下角圆点为1 脚标识。

点击前往公司官网



芯片型号定义如下:



CI23161 芯片订购信息见表 5-1。

表 5-1 CI23161 芯片订购信息表

产品型号	封装形式	基本包装	管装数量	出厂标准包装	标准包装数量
CI23161	SOP16	管装	50pcs	盒装	10000pcs (200 管/盒)

6 应用方案

6.1 应用参考电路图

CI23161 芯片仅需少量外围器件,即可开发出支持各类语音应用的终端产品方案。该芯片支持单麦克风单端输入。应用方案设计可根据方案所需的功能、功耗和成本等需求因素,选择适合的电路设计方案。

以下以 CI23161 的典型应用方案为例,介绍应用方案设计的要点和注意事项

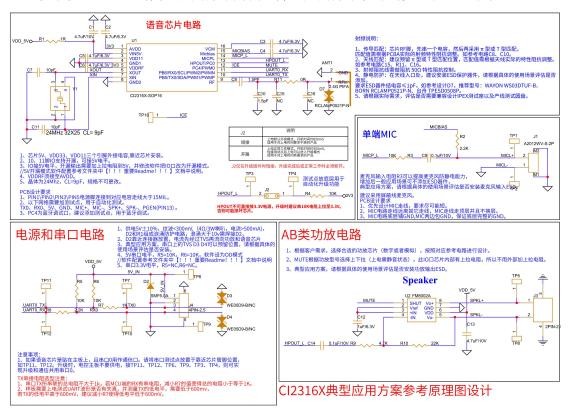


图 6-1 CI2316X 典型应用方案参考电路图

上图为包括 CI23161 在内的 CI2316X 系列芯片,单麦克风单端输入和功放输出的典型应用方案的参考设计电路图,该设计不局限于匹配某个具体的终端产品。应用方案的设计应基于适配上位机终端产品的原则,根据终端产品的功能和性能需求,前往启英泰伦文档中心和AI 平台下载参考原理图和参考 PCB 图。文档中心链接 https://document.chipintelli.com/

应用方案设计时若需预留板级升级功能,可以将 UARTO 引脚以插座或测试点的方式引出,以便于 PCB 板贴片完成后通过 UARTO 烧写或升级固件。

CI23162 支持单端麦克风输入,推荐采用图 6-1 中的单端麦克风设计。

该典型应用方案的功放配置为 AB 类功放, 推荐采用 8002 系列功放。若不需要语音播报功能, 可去除该部分电路以降低方案成本。

若应用方案没有超低功耗要求,建议设计方案采用CI23161内部的PMU供电以降低成本。

若应用方案有超低功耗要求,可采用外部 DCDC 电路给 CI23161 供电 1.1V,以降低系统功耗。

CI23161 的 UART 口可支持 5V 电平通讯。应用方案若需外接 5V 通讯电平,在 UARTO 的 RX 和 TX 引脚外围增加 5V 上拉电阻即可,无需配置电平转换电路。

CI23161 的晶振规格为 24MHZ, CL 为 9pF, 匹配电容为 10pF。该晶体的参数规格不可随意更换。

6.2 射频相关说明

6.2.1 传导匹配

芯片 RF 脚,先串一个电容,然后再采用 π 型或 T 型匹配,匹配值需根据 PCBA 实际的射频特性阻抗调整。如参考电路 C8、C10。

6.2.2 天线匹配

建议预留 π 型或 T 型匹配位置,匹配值需根据天线实际的特性阻抗调整。如参考电路 C15、R11、C16。

6.2.3 阻抗要求

射频阻抗线需做阻抗 50Ω 特性阻抗控制。

6.2.4 静电防护

在天线入口处,请根据具体的使用场景评估是否添加 ESD 保护器件。要求 ESD 器件结电容≤1pF,如参考设计 D7,推荐型号: WAYON WSO3DTUF-B、BORN RCLAMP0521P-N、台舟TPESD0508P。

6.2.5 可测试性

请根据实际需求,评估是否需要兼容设计 IPEX 测试座以及产线测试圆盘。

6.3 其它应用注意事项

1. CI23161 采用无铅环保材料制造,SMT 焊接时请按照无铅标准设置炉温和时间参数。如下图

点击前往公司官网

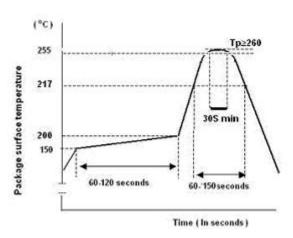


图 6-2 炉温曲线图

- 2. CI23161 的取用、搬运、生产加工等过程需注意采取防静电措施,其包装需采用防静电 材料。
- 3. 芯片的潮湿敏感度等级为 MSL3 级,使用前请按照 MSL3 级条件存储。如果开包装后存放时间超过 MSL3 级的要求,请在 SMT 焊接前先进行烘烤。

- 启英泰伦保留对本说明书的解释权和更改权,如有更改恕不另行通知!客户在应用设计前应获取 最新版本资料,并验证相关信息是否准确和完整。
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能,芯片应用方有责任在使用本产品进行 系统设计和整机制造时,遵守安全标准并采取安全防护措施,以避免可能的产品失效造成人身伤 害或财产损失!
- 启英泰伦将竭诚为客户提供更好的产品和更优质的服务!